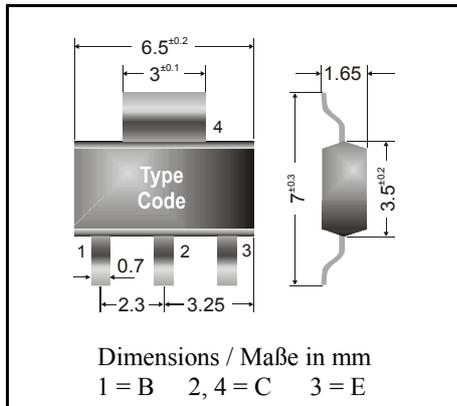


NPN

### Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors

#### Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

NPN



Power dissipation – Verlustleistung	1.3 W
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-223
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

#### Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

#### Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

			BSP 40 BSP 41	BSP 42 BSP 43
Collector-Emitter-voltage	B open	$V_{CE0}$	60 V	80 V
Collector-Base-voltage	E open	$V_{CB0}$	70 V	90 V
Emitter-Base-voltage	C open	$V_{EB0}$	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	1.3 W <sup>1)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		$I_C$	1 A	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$I_{CM}$	2 A	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		$I_{BM}$	200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	150 °C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 65...+ 150 °C	

#### Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

#### Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0, V_{CB} = 60\text{ V}$	$I_{CB0}$	–	–	100 nA
$I_E = 0, V_{CB} = 60\text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	$I_{CB0}$	–	–	50 $\mu\text{A}$
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
$I_C = 0, V_{EB} = 5\text{ V}$	$I_{EB0}$	–	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungssp. <sup>2)</sup>				
$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}$	$V_{CEsat}$	–	–	250 mV
$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$	$V_{CEsat}$	–	–	500 mV

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

<sup>2)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>				
$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}$	$V_{BEsat}$	–	–	1 V
$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$	$V_{BEsat}$	–	–	1.2 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>				
- $V_{CE} = 5\text{ V}, - I_C = 100\ \mu\text{A}$	BSP 40 $h_{FE}$	10	–	–
- $V_{CE} = 5\text{ V}, - I_C = 100\text{ mA}$	BSP 42 $h_{FE}$	40	–	120
- $V_{CE} = 5\text{ V}, - I_C = 500\text{ mA}$	$h_{FE}$	30	–	–
- $V_{CE} = 5\text{ V}, - I_C = 100\ \mu\text{A}$	BSP 41 $h_{FE}$	30	–	–
- $V_{CE} = 5\text{ V}, - I_C = 100\text{ mA}$	BSP 43 $h_{FE}$	100	–	300
- $V_{CE} = 5\text{ V}, - I_C = 500\text{ mA}$	$h_{FE}$	50	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	$f_T$	100 MHz	–	–
Thermal resistance – Wärmewiderstand				
junction to ambient air – Sperrschicht zu umgebender Luft	$R_{thA}$			93 K/W <sup>2)</sup>
junction to soldering point – Sperrschicht zu Lötpad	$R_{thS}$			12 K/W
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren		BSP 30, BSP 31, BSP 32, BSP 33		

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

<sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3\text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3\text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß